

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：

1、预计 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,600.00 万元到 12,100.00 万元，与上年同期相比，将增加 9,195.63 万元到 10,695.63 万元，同比增加 654.79%到 761.60%。

2、预计 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 10,490.00 万元到 11,990.00 万元，与上年同期相比，将增加 9,234.67 万元到 10,734.67 万元，同比增加 735.64%到 855.13%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：1,788.89 万元。归属于母公司所有者的净利润：1,404.37 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,255.33 万元。

(二) 每股收益：0.14 元。

三、本期业绩变化的主要原因

本期业绩同比实现大幅增长，主要系主营业务驱动及行业景气度上行共同作用，具体原因如下：

(一) AI 算力需求爆发，叠加行业景气周期，成熟产品订单持续放量

受益于全球 AI 算力芯片测试需求快速增长，叠加半导体行业整体景气上行周期，下游客户测试需求旺盛，公司成熟 MEMS 探针卡产品订单持续放量。

(二) 前期已发货未确认收入订单在本期确认

2025 年度已发货但尚未满足收入确认条件的存量订单，于 2026 年第一季度按照企业会计准则相关规定确认收入，对本期业绩形成正向贡献。

(三) 客户结构优化与规模效应显现

公司客户结构优化，订单质量与稳定性持续提升；同时随着业务规模扩大，规模效应逐步显现。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日